# 中华人民共和国国家标准 

GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000
代替 GB／T 2653－1989

## 焊接接头弯曲试验方法

Bend test methods on welded joints

（ISO 5173：2000，Destructive tests on welds in metallic materials－Bend tests，IDT）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发 布
中国国家标准化管理委累会

## 前 言

本标准等同采用 ISO 5173：2000《金属材料煤逢敵坏性试验 弯曲试验》（英文版）。
本标准等同粋译 ISO 5173：2000．为便于使用，本标准做了如下编樭性修改：

- —删除了国际标准的前吉；
- —格标准名称改为＂焊接接头亨曲试验方法＂。

本标准是对 GB／T 2653－1989《绵接接头弯曲及压扁试验方法》的修订，并整合了 GB／T $2649-$ 1989《淿接接头机㭜性能试验取样方法》中有关＂焊接接头弯曲试检取样方法＂的内容。

本标准与 GB／T 2653－1989 相比．主要修改内容如下：

- —增加了＂原理＂，＂符号暞缩路语＂，＂试输结果＂部分内容；
- —増加了＂试样的制备＂方面的内容；
- —苟去了原轱准＂臣扁试验＂的内容：
- —增加了＂式捡报告示例＂部分。

本标准的附录 A 为炎料性附录。
本标准由全国梅接标准化技术委员会提出井归口。
本标准起草单位：哈尔湥娼接研究所。
本标准主要起草人，成炋慅，曲维力。
本标准所代替标准的可次版本发布情况为：
——GB 2653－1981．GB／T 2653－1989．

## 焊接接头弯曲试验方法

1 范国
本标准规定了煌接接头弯曲试验方法。
本标准适用于金属材料熔化焊接头的弯曲试验。
2 术语和定义
本标准采用下列术语，其定义如下。
2． 1
对接接头正弯试样 face bend test specimen for a butt weld（FBB）
煒珽表面为受拉面的试样，双面淿时焊逢表面为焯琏较宽或煌接开始的一面（见图 1 和图 3 ）。
2． 2
对接接头背㐮试样 root bend test specimen for a butt weld（RBB）
煹䧶喥部为受拉而的试样（见图1和图3）。
2． 3
对接接头侧亭试样 side bend test specimen for a butt weld（SBB）
焯缝模截面为受拉面的试样（见图 2）。
2． 4
带谁焊层正弯试样 face bend test specimen for cladding without a butt weld（FBC）
堆桿层表面为受拉面的试样（见图4）。
2.5

带堆焊层侧弯试样 side bend test specimen for cladding without a butt weld（SBC）
堆碚层的㮌㑘面为受拉面的试样（不图5）。
2． 6
带堆焯层对接接头正亦试样 face bend test specimen for cladding with a butt weld（FBCB）
对接接头堆焊层表面为受拉面的试样（见图6）。
2． 7
带堆焯层对接接头侧弯试样 side bend test specimen for cladding with a butt weld（SBCB）
对接接头横截面为受拉面的试样（见图7）。
3 原理
对从焊接接头戴取的横向或纵向试样进行弯曲，不改变弯曲方向，通过弯曲产生㬸性变形，使焊接接头的表面或横截面发生拉伸变形。

除非另有规定，试验环境温度应为 $23^{\circ} \mathrm{C} \pm 5^{\circ} \mathrm{C}$ 。
试验按第 6 章的说明进行。
4 符号及缩略语
4.1 符号

符号及其说明见表 1 和图 1～图17。

GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000

表1 待号及说明


图1 对接接头横向弯曲试样（FBB 和 RBB）


图 2 对接接头侧弯试样（SBB）

$b_{1}=\left(b-L_{3}\right) / 2$.

图3 对接接头纵向弯曲试样（FBB 和 RBB）


图4 带堆境层正弯试样（FBC）

$b=t+t_{c}$.
图7 带堆焊展对接接头侧弯试样（SBCB）

## 5.1 一般要求

试样的制备应不影响母材和焊缝金属性能。

## 5.2 位置

对于对接接头棤向弯曲试验，应从产品或试件的焊接接头上棤向截取试样以保证加工后焊琏的轴线在试样的中心或适合于试检的位翼。

对于对接接头纵向弯曲试验，应从产品或试件的焊接接头上纵向截取试样。
带堆焊层的弯曲试样的位置和力向应符合相关标准或协议的规定。
5.3 标记

毎个试件都应标记以便识别其在产品或接头中的准确位䈯。
如相关标准有要求，应标记试样的加工方向（例如轨制方向或挤压方向）。
每个试样都应标记以便识别其在试件中的准确位塩。
5.4 热处理和／或时效处理

除非相关标准规定或允许被试验的桿接接头要进行热处理，煌接接头和试样不进行热处理，如进行热处理应在报告中详细记录热处理的参数，对于铝合金如果产生了自然时效，应记录捍接至开始试验的间陑时间。
5.5 试样㦲取

5．5．1 一般要求
采用机機加工方法或热加工方法裁取的试样不应改变试样的性能。
5．5．2 钢
当厚度大于 8 mm 时不能采用剪切方法截取，如果采用热切割或其他可能产生影响切割表面的切部方法从侙件截取试样时，任意切割面距荷试样的表面应大干或等于 8 mm ，
5．5．3 其他金星材料
不允许采用粼切方法或热切部方法，只能采用机珹加工方法，
5.6 试样的尺寸

5．6．1 对接接头率曲试样（FBB 和 RBB）
试样的掝取参见图8。
试样響度 $t$ ，应等士墇接接头处母材的厚度。
当相关标准要求对整个學度（ 30 mm 以上）进行试验时，可以㖪取若干个试样覆盖整个原度。在这种情况下，试样在㷧接接头厚度方向的位置应做标识。

## 5．6．2 对接接头侧弯试样（SBB）

试样的截取参见图9。
试样宽度 $b$ 应等于淿接接头处母材的厚度。试样厚度 $t$ ，至少应为 $(10 \pm 0.5) \mathrm{mm}$ ，而且试样蒐度应大于或等于试样厚度的 1.5 倍。

当接头厚度超过 40 mm 时，允许从㛎接接头截取几个试样代替一个全厚度试样，试样寃度 $b$ 的范国为 $20 \mathrm{~mm} \sim 40 \mathrm{~mm}$ ，在这种情况下，试样在焯接接头敀度方向的位置应做标识。
5．6．3 对接接头纵向弯曲试样（FBB 和 RBB）
试样的截取参见图 10 。
试样厚度 $t$ ，应等于淿接接头处母材的原度，如果试件厚度 $t$ 大于 12 mm ，试样厚度 $t$ ，应为 $(12 \pm$ $0.5) \mathrm{mm}$ ，而且试样应取自琛缝的正面或背面，

## 5．6．4 带堆焊层的正弯试样（FBC）

试样的截取参石图 11 。
试样愿度 $t$ ，应等于基材厚度加上堆烘层的唇度，最大为 30 mm 。

当基材厚度加上堆煌层的厚度超过 30 mm 时，允许去除部分基材使加工好的试样檿度 $t$ ，符合相关标准或协议的要求。

## 5．6．5 带堆焊层的修弯试样（SBC）

试样的截取参兄图12。
试样宽度 $b$ 应等于基材厚度加上堆焊层的厚度，最大为 30 mm ，试样厚度 $t$ ，至少应为 $(10 \pm 0.5) \mathrm{mm}$ ，而且试样宽度应大于或等于试样厚度的 1.5 倍。

当基材曆度加上堆焯层的厚度趐过 30 mm 时，允许去除部分母材使加工好的试样宽度 $b$ 符合相关标准或协议的要求。

## 5．6．6 带堆焊展对接接头的正弯试样（FBCB）

试样的截取参见图13，
试样厚度 $t$ ，应等于基材厚度加上堆淿层的原度，在这种情况下，淿摙应位于试样的中心或适合于试验的位置。

当试验要求覆盖整个接头既要有对接接头又要有堆焊层且接头的厚度超过 30 mm 时，可以按 5.6 .1和图 8 的要求戴取几个试样。

当试验的目的仅是检验堆煌层且试样的厚度趄过 30 mm 时，不需要对基材部分做试脸，
5.6 .7 带堆焯层对接接头的侧弯试祥（SBCB）

试样的戴取参见图7。
试样宽度 $b$ 应等于基材厚度加上堆焊层的厚度。试样厚度 $厶$ ，至少庶为（ $10 \pm 0.5$ ）mm，而且试样魂度应大于或等于试样厚度的 1.5 倍。在这种情况下，淿逢应位于试样的中心或适合于试验的位犆。

当试验要求䧗盖整个接头既要有对接接头又要有堆焊层且接头的厚度超过 40 mm 时，可以按 5.6 .2和图 9 的要求截取几个试样。

当试验的目的仅是检验堆焊层且试样的厚度超过 30 mm 时，不需要对基材部分做试验，
图8～图13给出了对接接头和堆焳层的弯曲试样位笡示例。


国 8 对接接头弯曲试样（FBB 和 RBB）


图9 对接接头侧亭试样（SBB）

## GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000


$i \leqslant 12 \mathrm{~mm}$


图 10 对接接头纵向弯曲试样（FBB 和 RBB）

$\mathrm{H}_{4}>30 \mathrm{~mm}$
$b>t, t, \leqslant 30 \mathrm{~mm}$,

图 11 带堆焊层正弯试样（FBC）

GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000

$12 \pi \times 30 \mathrm{~mm}$
$A \leqslant 30 \mathrm{~mm}$.

图 12 带堆焯层测楞试样（SBC）

$t_{s}=t+t_{e}, t_{4} \leqslant 30 \mathrm{~mm}$ ．
注：如楽 $t+t_{c}>30 \mathrm{~mm}$ 悉砉囷 8 。

图13 带堆焊层对接接头正弯试样（FBCB）

5．6．8 尺寸
5．6．8．1 长度
试样的长度 $L_{+}$应为 $L_{\mathrm{t}} \geqslant l+2 R$ ，且至少应满足相关标准的要求。
5．6．8．2 厚度
试样厚度 $t$ ，的要求见 $5.6,1 \sim 5,6,7$ ．
5．6．8．3 寃度
a）横向正弯利背弯试样
钢板试样宽度 $b$ 应不小干 $1.5 t$ ，最分为 20 mam

——管径 $\leqslant 50 \mathrm{~mm}$ 时，管琙倠宽度 $b$ 最小应为 $L+0.1 D$（最小为 8 mm ）。
管径 $>50 \mathrm{~mm}$ 时，试样䆓度司最小应为 $t+0.05$ 乐（最小为 8 mm ，而最大为 40 mm ）。

b）侧弯试样

5．6．8．4 棱角 U

5．6．9 表面制备

或协议另有要求。

除非相关标准和／或胁议居知要求，超出试样表面的焊逢金呞 般应通过机加工方法除去，小直径


6 试验条件
6.1 府妯

在开始弯曲试验前，可对式样表面稍做葹触以分清熔化区域的形状，位苴或聺合线，
6.2 试验

6．2．1 圆形压头弯曲
圆形压头弯曲兄图 $14 \sim$ 图 16 ，
把试样放在两个平行的辊简上进行试验，焯琏应在两个辑简间中心线位置，纵问弯曲除外，在两个辊简间中点，即绵缝的轴线，垂直于试样表面通过压头施加载荷（三点弯曲），使试样逐渐连续地弯曲，

## 6．2．2 輥䑺弯曲

錕简弯曲见图17。
轱简弯曲是另一种试险方法，用于铝合金和异种材料接头。对于异种材料接头其焊琏金属或一侧四

## GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000

材的屈殿强度或规定非比例延伸强度低于（另一侧）母材。
将试样的一端牢固的卡紧在两个平行轵简的试验装置内，进行试验。通过外轱简沿以内轱简轴线为中心的圆弧转动，向试样施加载荷，使试样逐浙连续地弯曲。
6．3 压头和辊筒尺寸
压头的直径 $d$ 应依据相关标准确定。
辊简的直径至少为 20 mm ，除非相关标准另有规定。
6.4 辕简间的距离

辊简间的品离 $l$（见图 $14 \sim$ 图 16）应在 $d+2 t$ ，和 $d+3 t$, 之间，
6.5 弯曲角度

当弯曲角度 $\alpha$（见图 14～图17）达到相关标准规定的值时试验完成。
6.6 弯曲伸长率

当需要测量伸长率时，钢正弯和背弯试样应采用的标距如下：

——压焊淿逢，电子束焊焊造和潵光焊焊缝：$L_{0}=t_{\mathrm{n}}$ ，或 $2 t$ ，
对于其他金属㚘料，如栄需要到量伸长率，标距按协议规定，


图14 横向正弯或背弯试验


$d+2 t_{s}<t \leqslant d+3 t_{3}$.
图 16 纵向弯曲试验

12

$0.7 d<L_{1}<0.9 d_{1}$ ．
图 17 辊筒弯曲试验方法

## 7 试俭结果

弯曲结東后，试样的外表面和侧面都应进行检验。
依据相关标准对弯曲试样进行评定并记录，
除非另有规定，在试样表面上小于 3 mm 长的缺久应判为合格。
8 试验报告
试验报告至少应包括以下内容：
a）依据的国家标准，例如 GB／T 2653 。
b）试样说明（标记，母材类型，热处理等）。
c）试样的形状和尺寸。

## GB／T 2653－2008／ISO 5173：2000

d）弯曲试验的类型和代号（正弯和背弯，横向弯曲或纵向弯曲，儉弯等）。
e）试验条件（见第 6 章）：

- —试验方法（圆形压头弯曲或辊简弯曲）；
- —压头直径；
- —轱筒间距腐。

D）试验温度。
g）观察到的缺欠的类型和尺寸
h）弯曲角。
附录 A 给出了典型的试验报告示例。

> 附 录 A
> (资料性附录)
> 试验报告示例

序号：
依据的煌接工艺规程（WPS）或焊接工艺顶规程（pWPS）：
依据 GB／T 2653 进行焊接接头弯曲试验。
试验结果：
制造商；
试验目的：
产品种类：
每材：
填充金属：
试验温度：
表 A． 1 依据 GB／T 2653 焊接接头弯曲试验

| 试样缩号 No．／位畵 | 式检类型 | 尺寸／ <br> mm | 压头直垤／ <br> mm |  | 穹曲角／ <br> （＇） | 原始标軍／ mm | 伸长率／ \％ | 㟋明列如铁久的类整和尽寸 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：

审校：
（签名和日期）
（签名和日期）

